

フィルムチャック用ホットプレート PA2012-FC型



特徴



- ・最高温度 200℃ 対応フィルム用
精密ホットプレート
- ・セラミック焼結体吸着構造のチャック機能付きです。
- ・吸着部は、セラミック焼結体であり、フィルム状ワークの加熱を精密に行えます。
- ・装置内組み込みタイププレート
OEM対応いたします。
- ・防水構造タイプ (PA2012-WPFC) も対応いたします。

構造 アプリケーション

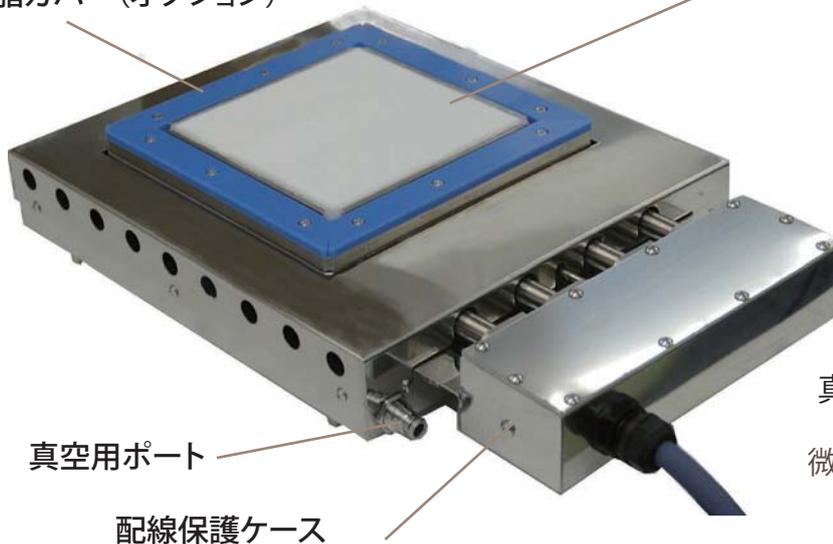
フィルム形状のサンプル加熱工程に最適です!

サイズ、カバー構造、温度までカスタマイズ可能。
貴社の加熱工程への組み込み、装置メーカー様OEM対応品

樹脂カバー (オプション)

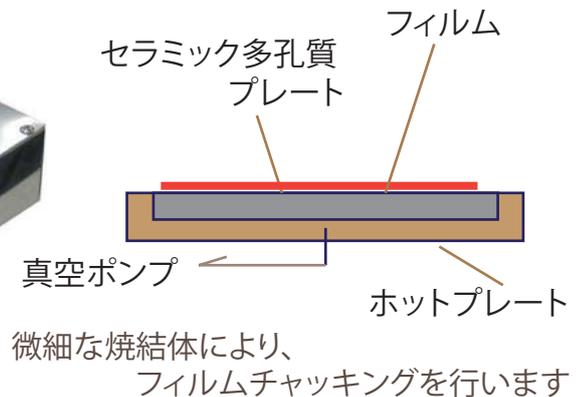


セラミック多孔質体



真空用ポート

配線保護ケース



セラミック多孔質プレート

フィルム

真空ポンプ

ホットプレート

微細な焼結体により、
フィルムチャッキングを行います

フィルムチャック用ホットプレート 2012-FC

仕様カスタマイズ

温度制御範囲	室温～200℃	○
ホットチャックサイズ	120×120mm	○
温度精度	±2.0%	○

○: カスタマイズ対応

ホットプレートの設置面への固定方法などもカスタム対応いたします。
詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。

防水・セラミック焼結体ホットチャック PA2012-WPFC型



特徴



- 最高温度 200℃ 対応
- 配線部が、防水構造ですので、耐環境性の優れるホットプレートです。
*具体的な環境など、ご提示いただけましたらカスタム対応いたします。
- 防水構造+セラミック焼結体吸着構造のホットチャックです。
- 吸着部は、セラミック焼結体であり、フィルム状ワークの加熱を精密に行えます。
- 装置内組み込みタイププレート
OEM対応いたします。

構造 アプリケーション

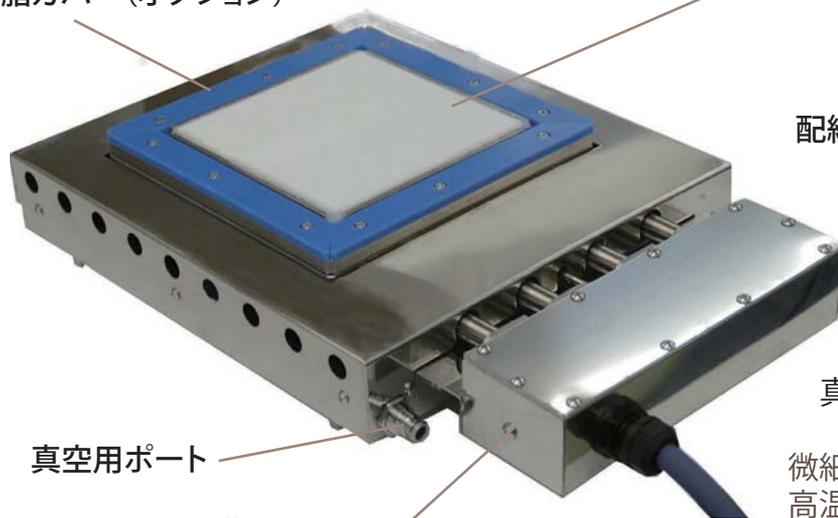
フィルム形状のサンプル加熱工程に最適です!

サイズ、カバー構造、温度までカスタマイズ可能。
貴社の加熱工程への組み込み、装置メーカー様OEM対応品

樹脂カバー (オプション)



セラミック多孔質体



真空用ポート

配線保護ケース
ステンレス防水ケース

配線保護ケース
ステンレス防水ケース

セラミック多孔質プレート

真空ポンプ

ホットプレート

微細な焼結体により、
高温でのフィルムチャッキングを行います

防水・焼結体ホットチャック PA2012-WPFC

仕様カスタマイズ

温度制御範囲	室温～200℃	○
ホットチャックサイズ	120×120mm	○
温度精度	±2.0%	○

○:カスタマイズ対応

ホットプレートの設置面への固定方法などもカスタム対応いたします。
詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。

防水・セラミック焼結体ホットチャック PA2020-WPFC型



特徴



- 最高温度 200℃ 対応
- 配線部が、防水構造ですので、耐環境性の優れたホットプレートです。
*具体的な環境など、ご提示いただけましたらカスタム対応いたします。
- 防水構造+セラミック焼結体吸着構造のホットチャックです。
- 吸着部は、セラミック焼結体の他、積層金網構造でのホットチャックにも対応いたします。
- 装置内組み込みタイププレート
OEM対応いたします。

構造 アプリケーション

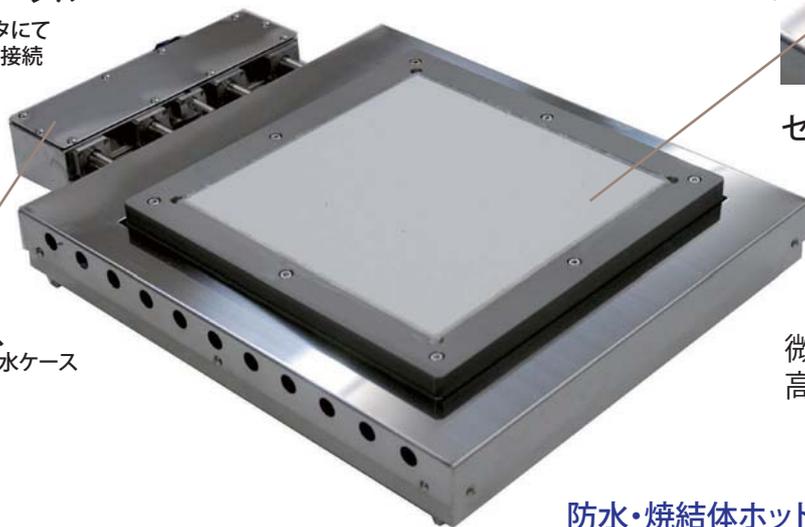
耐環境性の必要な加熱工程に最適です!

サイズ、カバー構造、温度までカスタマイズ可能。
貴社の加熱工程への組み込み、装置メーカー様OEM対応品

ホットプレートケーブル

ワンタッチコネクタにて
コントローラへ接続

配線保護ケース
ステンレス防水ケース



セラミック焼結体吸着プレート

微細な焼結体により、
高温でのチャッキングを
行います

防水・焼結体ホットチャック PA2020-WPFC

仕様カスタマイズ

温度制御範囲	室温~200℃	○:カスタマイズ対応
ホットチャックサイズ	200×200mm	○
温度精度	±2.0%	○

ホットプレートの設置面への固定方法などもカスタム対応いたします。
詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。

防水・金網積層ホットチャック PA3020-WPFC型



特徴



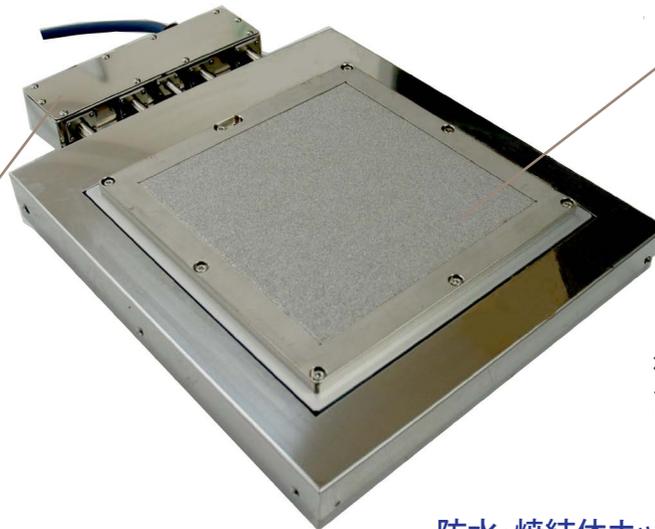
- ・最高温度 300℃ 対応
- ・配線部が、防水構造ですので、耐環境性の優れるホットプレートです。
*具体的な環境など、ご提示いただけましたらカスタム対応いたします。
- ・防水構造+焼結体吸着構造のホットチャックです。
- ・吸着部は、焼結体の他、積層金網構造でのホットチャックにも対応いたします。
- ・装置内組み込みタイププレート
OEM対応いたします。

構造 アプリケーション

耐環境性の必要な加熱工程に最適です!
サイズ、カバー構造、温度までカスタマイズ可能。
貴社の加熱工程への組み込み、装置メーカー様OEM対応品

ホットプレートケーブル

ワンタッチコネクタにて
コントローラへ接続



金網積層 吸着プレート

配線保護ケース
ステンレス防水ケース



微細な金網を積層させ、
高温でのチャッキングを行います

防水・焼結体ホットチャック PA3020-WPFC

仕様カスタマイズ

温度制御範囲	室温～300℃	○:カスタマイズ対応
ホットチャックサイズ	200×200mm	○
温度精度	±1.5%(銅合金仕様), ±3.0(SUS仕様)	○

ホットプレートの設置面への固定方法などもカスタム対応いたします。
詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。

セラミック焼結体ホットチャック PA4020-FC型



特徴

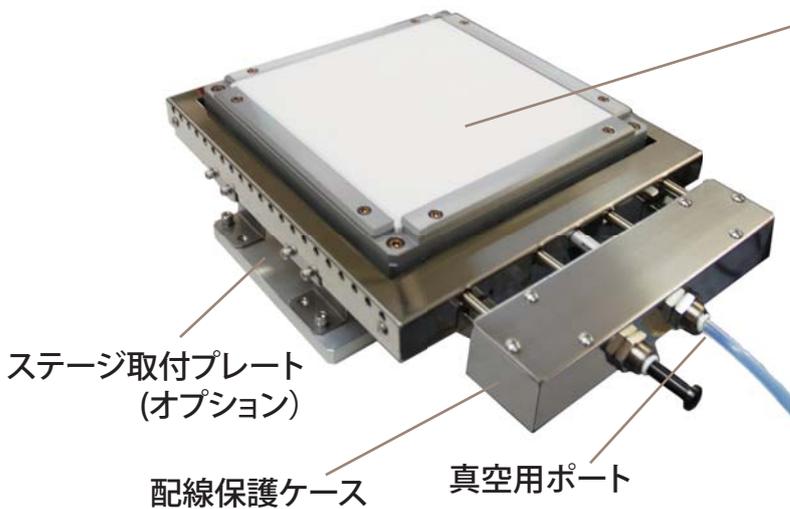


- ・最高温度 400℃ 対応
フィルム用精密ホットプレート
- ・セラミック焼結体吸着構造の
ホットチャックです。
- ・吸着部は、セラミック焼結体であり、
フィルム状ワークの加熱を精密に行えます。
- ・装置内組み込みタイププレート
OEM対応いたします。
- ・防水構造タイプも対応いたします。

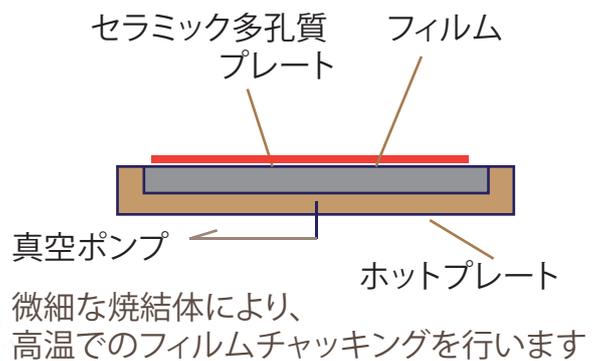
構造 アプリケーション

フィルム形状のサンプル加熱工程に最適です！

サイズ、カバー構造、温度までカスタマイズ可能。
貴社の加熱工程への組み込み、装置メーカー様OEM対応品



セラミック多孔質体



セラミック焼結体ホットチャック PA4020-FC型

仕様カスタマイズ

○: カスタマイズ対応

温度制御範囲	室温～400℃	○
ホットチャックサイズ	175×175mm	○
温度精度	±2.0%	

ホットプレートの設置面への固定方法などもカスタム対応いたします。
詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。